## 包埋机技术参数

1.彩色高清液晶触摸显示屏，导航键盘，全中文操作界面。

2.对包埋微小组织的观察采用LED作为照明光源。

3.半导体制冷模块快速制冷。

4.配有手动和脚动开关，可同时实现包埋模定位和出蜡。

5.操作台左右两端各设置了刮蜡器，可用于整修蜡块和包埋盒周边的余蜡。余蜡通过台面导流槽直接回流到保存盒，石蜡无损耗。

6.有定时开（关）机的功能。全自动程序控制，一周每天开关机时间可预设。

7.储蜡缸和保温盒具有双重过载保护、安全可靠。

8.冷冻台静音压缩机可降低操作员的噪声疲劳，液晶屏幕显示温度。

9.加热器温度设定范围：室温至99℃。

10.温度显示误差：±1℃。

11.保存盒尺寸：≥180mm\*210mm\*50mm。

12.蜡缸容积：≥6L。

13.冷冻台面温度：-20℃至0℃。

14.冷台面积：≥355mm×370mm。

## 组织切片雾化机技术参数

1. 以超声波雾化技术为基础，根据不同切片环境调节雾量风量大小。
2. 有 LED 运行指示灯和 LED 水位指示灯，带水位预警功能。
3. 雾气传送管采用波纹管，可根据切片位置随意弯曲。
4. 雾化量≥350ml/h。
5. 输入电压为 DC24V,额定功率为 0~28W，谐振频率 1.7±0.05MHz。
6. 仪器尺寸≥ L265.5\*W138.5\*H162.6mm，重量≤1.5KG，可直接放置切片机上方平台。